

概要

この通知は、FPGA コンフィグモジュールの SD Link に搭載されている電子部品の一部生産中止にともない使用される一部の電子部品の変更と基板が変更されることを通知するものです。

説明

SD Link に搭載しておりましたリセット IC とセラミック発振子が生産中止となり同等品・同機能の部品に変更し、合わせて基板の変更をおこなっております。

これによる寸法仕様、電気仕様、機能仕様の変更はありません。また、これによりお客様への長期的な需要に対応できるようになります。

また、本変更後の SDLink も、SDHC タイプの SDLink 従来品 (シリアル番号: SHxxx) とは互換性が維持されているため、SDLink に使用する microSDHC カードの両者間での交換差換えが可能です。

該当製品

ロット番号「25-xxxxx」以降のもの、25以上の数値のもの

※ロット番号は SD Link モジュールの microSD カードソケット上に貼ってあるラベルに記載しています-(ハイフン)手前の2桁数字です。

シリアル番号は SD Link モジュールの microSD カードソケット上に貼ってあるラベルに記載しています-(ハイフン)以下の英数字です。

キーデート及び注文情報

2018 年 11 月中旬より順次出荷。

その他資料

<http://www.dgway.com/SDLink.html>

履歴

リビジョン	日付	更新内容
A	2018/09/20	初版